

合肥晶合集成电路股份有限公司  
关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备的情况概述

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司 2025 年半年度计提的各项减值准备合计为人民币 6,219.61 万元。具体内容如下：

单位：人民币万元

| 项目     |           | 2025 年半年度计提金额 |
|--------|-----------|---------------|
| 信用减值损失 | 应收账款坏账损失  | -6.21         |
|        | 其他应收款坏账损失 | 19.95         |
|        | 小计        | 13.74         |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失    | 6,205.87      |
| 合计     |           | 6,219.61      |

注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、计提减值准备方法及具体说明

（一）信用减值损失

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。经测算，公司 2025 年半年度计提信用减值准备金额共计人民币 13.74 万元。

## **（二）资产减值损失**

存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司 2025 年半年度计提资产减值准备金额共计人民币 6,205.87 万元。

## **三、本次计提减值准备对公司的影响**

本次计提各项减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司 2025 年半年度合并利润总额 6,219.61 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计。

## **四、公司履行的决策程序**

### **（一）审计委员会的履职情况**

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次审计委员会，会议对《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。审计委员会委员一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

### **（二）董事会审议情况**

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，认为公司 2025 年半年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。

## **五、其他说明**

本次 2025 年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日